# 머신비전 AI 데이터셋

| 스마트팩토리 동아리 C조 |

# 목차

1. 분석 배경

2. 분석 목표

3. 제조 데이터 소개

4. 분석 모델 소개

5. 결과 분석

#### 윈드실드 사이드몰딩 (Windshield Side Molding)

- 주요기능: 전면유리의 양끝단을 마감 하는 외장 몰딩으로 주행시 발생하는 소음 및 오염 등을 방지
- 전면 유리 수리(교체)시 탈착 부분



[그림 1] 윈드실드 사이드 몰딩

#### • 가스 사출 성형

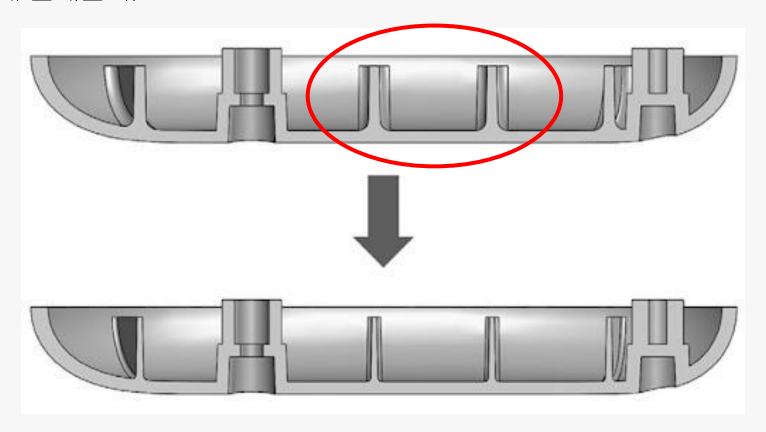
: 사출 단계 종료 시점에 용융 스트림으로 불활성 가스를 압력에 의해 주입하는 사출 성형

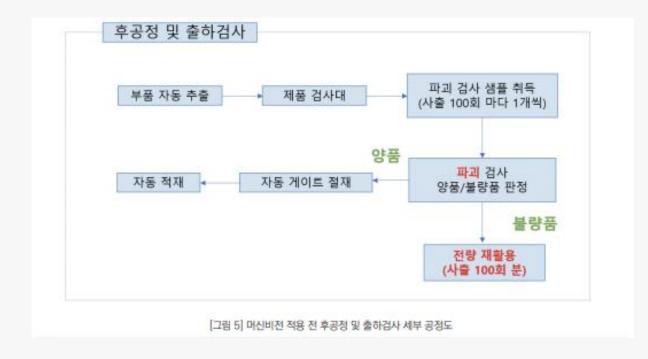


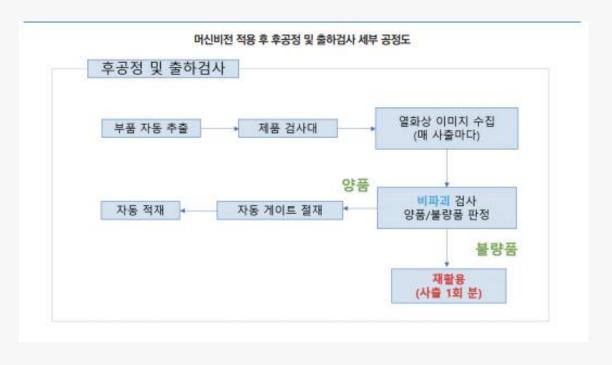


#### • 리브(Rib)

: 전체 벽 두께를 유지하며 성형물을 강화하기 위해 설치된 지지대. 사출 과정 중 변형을 막기 위해 적절하게 설계한다.







머신비전 적용 전 세부 공정도

머신비전 적용 후 세부 공정도



재료 손실, 시간 손실 최소화

# 2. 분석 목표

제품의 표면 온도, 파괴검사를 수행해 획득한 제품 내 빈공간과 표면 사이의 두께 활용해서 머신 학습



사출 후 제품의 표면 온도 데이터를 이용한 양품.불량품 판정



#### 3.1 수집 방법 및 형태

수집 장비: IR카메라(열화상 카메라) 수집 기간(주기): 사이클 타임 약 60초

#### 원본 데이터

1. 열화상 이미지의 온도 로우 데이터 - Right: 423개, Left: 414개

256×320 해상도 -> Colum당 81,920개 데이터 포함

2. 수기로 기록한 두께 정보

				-	
W/No	LH	RH	W/Np	LH	RH
9001	1		0037	890	1.22
0002			0038	0.94	1.11
0003			0039	0.84	1,10
0004			0040	000	1.0P
0005	L	J	0041	0.93	1.18
0006	0.86	1.01	0042	0,82	10
0007	0.11	1.08	0043	0 Ps	1.18
0008	0.14	1.02	0044	080	1.00
0009	0 13	1.05	0045	0.84	1,15

16		17	20	13		10	11
17	T	17	18	17		13	15
19	Ī	21	14	15		17	19
17	T	22	18	12		21	20
-		•		-		•	•
-			-				
•					• .		
•		•	•		•		-
•	_	•			٠.,	•	
17		19	21	23		16	19
22		18	20	15		18	17

#### 3.2 데이터 전처리 과정

#### 1차 전처리 과정

온도 로우 데이터 (좌측 사이드 몰딩), 온도 로우 데이터 (우측 사이드 몰딩) -> 각각 모으기

수기로 작성된 두께 정보 -> 디지털 화 및 누락된 데이터 제거

x: left_data.csv							
이미지데이터1	d1(1x1)	d1(2x1)	d1(3x1)		d1(256x320)		
이미지데이터2	d2(1x1)	d2(2x1)	d2(3x1)		d2(256x320)		
이미지데이터414	d414(1x1)	d414(2x1)	d414(3x1)		d414(256x320)		

 y: left\_label.json

 라벨1
 데이터1의 단면두께

 라벨2
 데이터2의 단면두께

 ...
 ...

 라벨414
 데이터414의 단면두께

온도 로우 데이터 (좌측 사이드 몰딩)

두께 정보 (좌측 사이드 몰딩)

#### 3.2 데이터 전처리 과정

#### 2차 전처리 과정

온도 데이터: 관심 영역의 온도 데이터만 보기 위해 데이터 사이즈 축소 : 1 x 81,920 -> 1 x 80

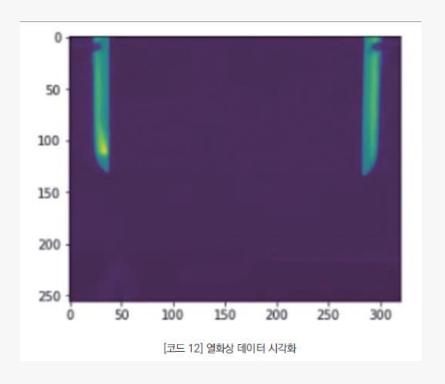
라벨 파일 : 디지털화된 두께 정보와 기준값을 통해 이(불량품) 1(양품)의 라벨 데이터를 포함

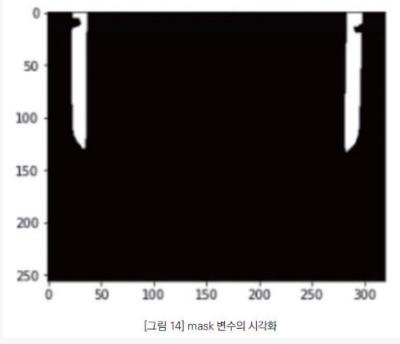
x: left_data.csv							
열 데이터1	d1(1x1)	d1(1x2)	d1(1x3)		d1(1x80)		
열 데이터2	d2(1x1)	d2(1x2)	d2(1x3)		d2(1x80)		
열 데이터414	d414(1x1)	d414(1x2)	d414(1x3)		d414(1x80)		

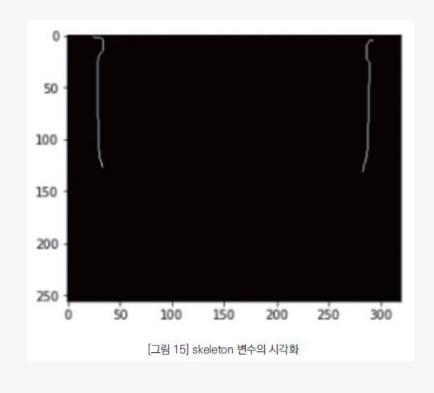
y: left_label.json					
라벨1	데이터1의 양품 / 불량품 정보				
라벨2	데이터2의 양품 / 불량품 정보				
라벨414	데이터414의 양품 / 불량품 정보				

온도 로우 데이터 (좌측 사이드 몰딩)

두께 정보 (좌측 사이드 몰딩)







열화상 이미지의 온도 데이터 시각화

mask 변수의 시각화

skeleton 변수의 시각화

열화상 이미지와 skeleton 이미지 곱셈 -> 원하는 영역의 데이터만 존재하는 합성 이미지 생성

```
array([
       15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
                         32,
                             33,
                                 34, 35,
                                          36, 37, 38, 39,
       41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
           55, 56, 57, 58,
                             59, 60, 61, 62,
                                              63,
       67, 68, 69, 70, 71,
                            72,
                                 73, 74, 75, 76, 77, 78,
       80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
       93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
      106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
      119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
      132], dtype=int64)
```

이미지 내 제품 위치 추출 결과

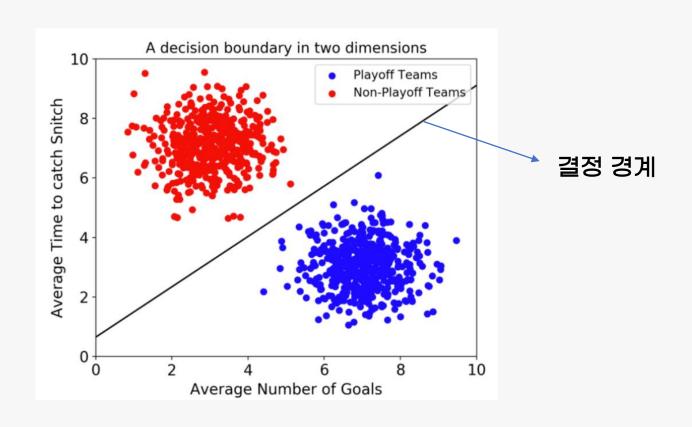
[코드 22] 이미지 내 제품 위치 추출 결과

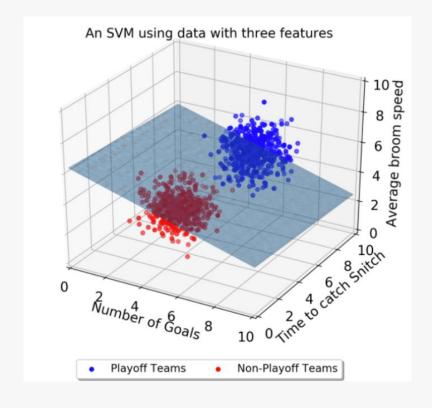
추출 데이터 가져오기 결과 시각화

# 4. 분석 모델 소개

• 서포트 벡터 머신(Support Vector Machine)

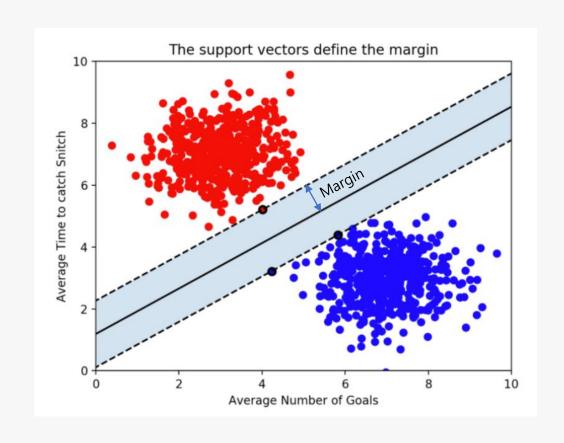
분류를 위한 기준선을 정의하는 지도 학습모델





### 1. 마진(Margin)

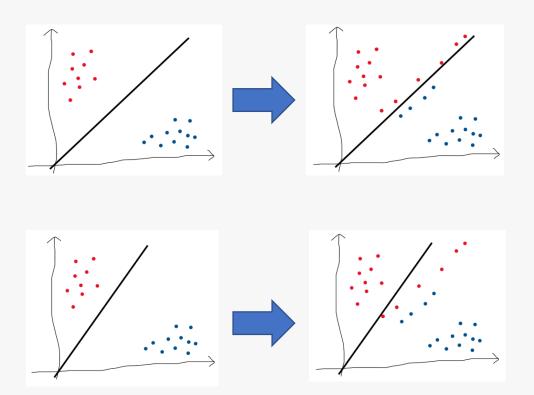
#### 결정 경계와 가장 가까운 데이터 사이의 거리



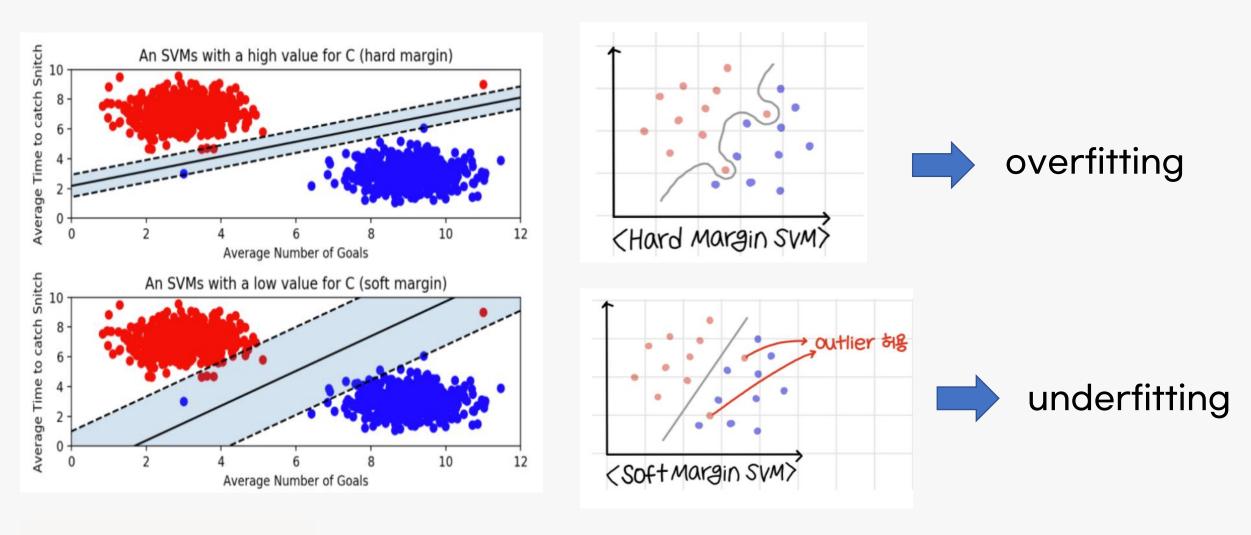
최적의 결정 경계



마진 최대화



### 1.1 Hard margin and soft margin

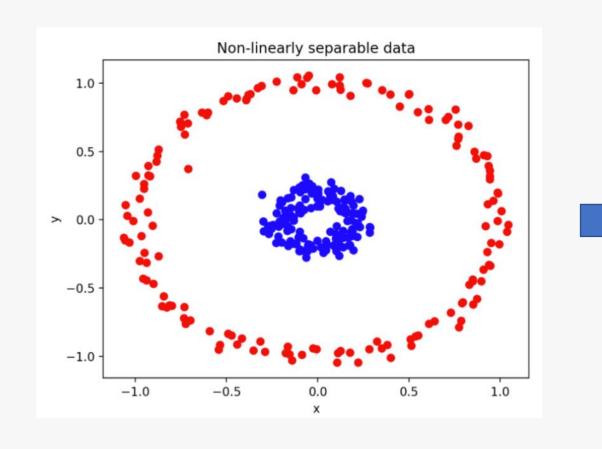


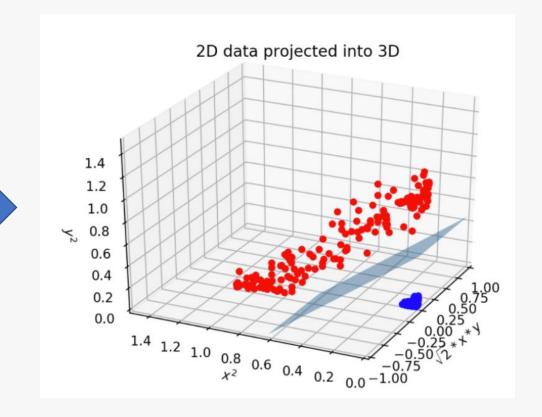
classifier = SVC(C = 0.01)

#### 2. Kernel

- : 비선형 문제 해결 가능한 기법
- 다항식 커널(polynomial Kernel) 2차원 🛶 3차원

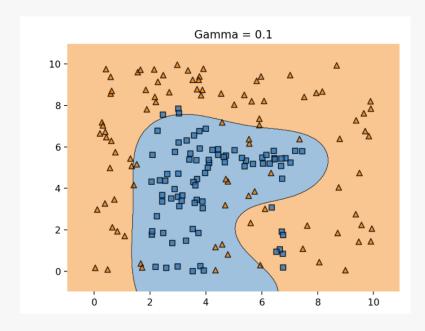
Polynomial: 
$$K(x_i, x_j) = (\gamma x_i^T x_j + c)^d$$

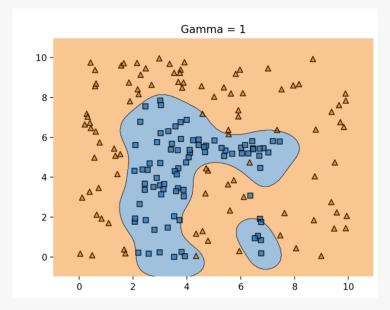


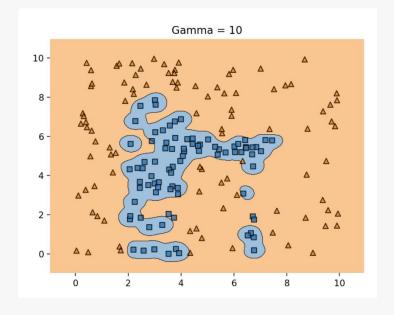


• 가우시안 커널(Gaussian Radial Basis Function)2차원->∞차원

Gaussian Radial Basis Function (RBF):  $K(x_i,x_j) = \exp(-\gamma \|x_i - x_j\|^2)$ 







underfitting

overfitting

# 5. 결과 분석

	linear	polynomial	RBF		
오분류 제품 개수	6.37	6.56	5.21		
오분류율(%)	5.31	5.37	4.56		
[표 3] 선형 및 비선형 커널 테스트 결과					

- SVM 모델에서 RBF 커널을 사용했을 때 가장 좋은 결과를 보임
- 카메라 촬영 시 떨림 방지, 위치 변경, 주변 온도에 대해 고려한다면 더 좋은 결과를 낼 수 있음
- 제품 온도 분포에 따른 품질 예측을 할 때 효과적일 것임